# 高性能铝基复合材料的颗粒分布及界面结合\*

## 樊建中 徐 骏 桑吉梅 左 涛 石力开

(北京有色金属研究总院国家有色金属复合材料工程技术研究中心 北京 100088 )

文 摘 采用常规粉末冶金和高能球磨粉末冶金法制备了 B<sub>4</sub>C<sub>p</sub>/AI 复合材料,研究了 B<sub>4</sub>C 颗粒分布与 界面结合特点、形成机制以及对材料性能的影响。结果表明,17%(体积分数)B<sub>4</sub>C<sub>p</sub>/6061AI 复合材料的屈服 和抗拉强度分别为 415 MPa 和 470 MPa,比常规粉末冶金复合材料分别提高了 69%和 70%。微观分析表明, 高能球磨粉末冶金复合材料中 B<sub>4</sub>C 颗粒均匀分布、颗粒与基体之间存在近百纳米厚度的界面层,界面层由呈 带状且有序分布的微细铝晶粒和弥散分布的纳米颗粒组成。高能球磨过程中,铝粉末在钢球表面形成冷焊 层,B<sub>4</sub>C 不断被挤入而均匀化是实现颗粒均匀分布的主要机制;球磨过程中铝粉末表面氧化层破碎暴露出新 鲜铝表面且与镶嵌在铝粉末中的 B<sub>4</sub>C 颗粒形成界面结合是获得良好界面结合复合材料的重要条件。

关键词。高能球磨粉末冶金,复合材料,颗粒分布,界面结合,性能

## Distribution of Particles and Interfacial Bonding of Advanced Aluminium Matrix Composites

 Fan Jianzhong
 Xu Jun
 Sang Jimei
 Zuo
 Tao
 Shi Likai

 (
 National Engineering & Technology
 Research Center for Norrferrous Metals
 Composites ,

 Beijing
 General Research Institute for Norrferrous Metals
 Beijing
 100088
 )

**Abstract**  $B_4C$  particles reinforced aluminium matrix composites were successfully fabricated by traditional powder metallurgy (CPM) and high energy ball milling powder metallurgy (HEBM PM) respectively. The characteristics and forming mechanism of  $B_4C$  particle distribution and interfacial bonding and the effect of particle distribution and interfacial bonding on the HEBM PM composites were investigated. Test results indicated that, the yield and ultimate tensile strength of 17vol %  $B_4C_p$ / 6061Al composites fabricated by the HEBM PM were 415 MPa and 470 MPa, increased by a factor of 69 % and 70 % respectively compared with that of 17vol %  $B_4C_p$ / 6061Al composites fabricated by the CPM. Microstructural analysis showed that, spatial distribution of  $B_4C$  particles in composites made by the HEBM PM was uniform, and there was an interface zone between  $B_4C$  particles and Al matrix, which was composed of superfine Al grains in ordered banding distribution and particle-like substances of nano-metre size. The chief mechanism of particle even distribution is that aluminium particles form a cold weldings zone on steel balls and  $B_4C$  was squeezed into cold welding zone constantly during the high energy ball milling process. Forming an interfacial bonding between  $B_4C$  particles embedded in matrix and aluminium with fresh surface during the milling is an important requirement for obtaining composites with good interfacial bonding.

Key words High energy ball milling powder metallurgy, Composites, Distribution of particles, Interfacial bonding, Property

宇航材料工艺 2002 年 第1期

收稿日期:2001-08-26

樊建中,1969年出生,博士,主要从事金属基复合材料的研究及应用开发工作

增强体与基体之间良好的界面结合是获得高性 能复合材料的必要条件之一。颗粒增强铝基复合材 料的制备方法主要有两种:铸造法和粉末冶金法。 对于铸造法而言,由于陶瓷颗粒与铝熔液之间润湿 性较差,因此难以形成良好的界面结合,如果铸造温 度较高(700),增强体与基体之间极易发生化学 反应,从而导致界面结合强度下降<sup>[1]</sup>;对于常规粉末 冶金法而言,界面结合状况通常取决于热压温度和 压力,大量试验表明,仅依靠热压工艺参数的优化难 以保证形成高结合强度的界面:同时,铝粉末表面的 氧化物也不利于界面的结合<sup>[2]</sup>。

增强体颗粒的分布均匀性是影响复合材料力学 性能的另一重要因素。对于铸造法而言,同样受陶 瓷颗粒与铝熔液之间润湿性较差的影响,实现增强 体颗粒均匀分布十分困难。文献[1]表明,只有当增 强体颗粒粒度大于 10 µm,通过优化搅拌工艺参数, 才能实现增强体颗粒的均匀分布。对于常规粉末冶 金法而言,混合物的均匀性很大程度上取决于两种 粉末粒度的差别,其中增强体粉末平均粒度的选择 取决于复合材料强化机制的要求,一般选取平均粒 度在几微米范围内的增强体粉末:相反,铝合金粉末 受气雾化技术和成本的限制,只能选取平均粒度在 几十微米甚至上百微米的粉末。大量试验结果表 明.二者平均粒度较大的差别决定了粉末混合物的 均匀性较差,即增强体颗粒通常发生聚集现象,很难 实现在铝基体中的均匀分布<sup>[3]</sup>。

本文采用常规粉末冶金和高能球磨粉末冶金技 术制备了 B<sub>4</sub>C<sub>0</sub>/Al 复合材料,系统研究了增强体颗 粒分布、界面结合的特点及形成机制。比较了高能 球磨和常规粉末冶金复合材料中增强体颗粒分布与 界面结合对材料性能的影响。

2 试验方法

复合材料的增强体颗粒选用了 B<sub>4</sub>C 粉末,体积 分数为 17 %,基体选用 6061Al 合金。复合材料的制 备方法采用高能球磨粉末冶金技术。首先对-30/ +60 目的原始 B<sub>4</sub>C 颗粒破碎并改善形貌 (破碎后粉 末平均粒度为 0.49 µm),然后把处理后的 B<sub>4</sub>C 粉末 与铝粉末机械混合,混合物经高能球磨后形成复合 宇航材料工艺 2002 年 第1期

粉末(高能球磨能量可通过球磨机转速调节,本文采 用了中速高能球磨和高速高能球磨,分别记为 HEBM-MV和HEBM-HV).随后把复合粉末冷等 静压成形、冷压坯料装纯铝包套、焊接、加热抽真空, 并在 510 、真空度达 2 ×10<sup>-2</sup> Pa 时将包套封死。 坯料在 800 t 挤压机上进行挤压,挤压温度为 490 挤压比为 36。复合材料的固溶温度为 520 .时效 温度为 165 .时间为 12 h。

为了比较,本文采用常规粉末冶金法(包括粉末 机械混合、冷等静压、加热抽真空、热挤压及热处理) 分别制备了 17 %B4C,/6061Al 复合材料和 6061Al 合 金.其中 B<sub>4</sub>C 颗粒的平均粒度值为 3.5 µm。

复合材料的拉伸试样按照 GB6397-86 给出的 5 mm 试样标准尺寸加工,拉伸试验在 MTS810 试 验机上进行。采用金相显微镜、JEOL --2000 分析型 透射电镜以及JSM-840 扫描电镜分析材料的微观 组织结构。

#### 3 试验结果与讨论

#### 3.1 复合材料的力学性能

表1和表2分别示出了采用不同工艺制备的挤 压态和 T6 态 B<sub>4</sub>C<sub>0</sub>/6061Al 和 6061Al 的力学性能,从 表1中可以看出,挤压态复合材料的弹性模量、强度 均高于 6061Al,其中常规粉末冶金复合材料性能略 高于 6061Al, 而高能球磨复合材料性能不仅远高于 6061AI,而且远大于常规粉末冶金复合材料,并且 HEBM - HV 复合材料的性能最高。

从表 2 中比较 T6 态材料性能发现,常规粉末冶 金复合材料除了弹性模量大于 6061AI 外,屈服强度 和抗拉强度均低于 6061Al;高能球磨复合材料弹性 模量远高于 6061Al 和常规粉末冶金复合材料,但 HEBM - MV 复合材料强度与 6061Al 基本接近,只有 HEBM-HV复合材料强度远大于6061AI、常规粉末 冶金以及 HEBM - MV 复合材料,比常规粉末冶金复 合材料分别提高了 69 % 和 70 %,比 HEBM - MV 复 合材料屈服强度和抗拉强度分别提高了 38 % 和 30 %。

从以上分析可知,采用不同粉末冶金工艺制备 的由相同基体、相同体积分数增强体组成的复合材 料的力学性能存在较大差别,其中 HEBM - HV 粉末

冶金复合材料力学性能最高。

#### 表 1 挤压态 B<sub>4</sub>C<sub>p</sub>/ 6061AI 复合材料及 6061AI 的力学性能

Tab. 1 Mechanical properties of as extruded  $B_{t}C_{p}/6061Al$  composites and 6061Al

材料类型	制备工艺	E/ GPa	<sub>0.2</sub> / MPa	<sub>b</sub> / MPa
6061Al	常规粉末冶金	73	86	160
B <sub>4</sub> C <sub>p</sub> / 6061Al	常规粉末冶金	82	125	180
	HEBM-MV	-	-	325
	HEBM- HV	105	390	425

#### 表 2 T6 态 B<sub>4</sub>C<sub>p</sub>/ 6061Al 复合材料及 6061Al 的力学性能

### Tab. 2 Mechanical properties of $B_4 C_p / 6061 Al$

composites and 6061Al in T6 condition

材料类型	制备工艺	E/ GPa	<sub>0.2</sub> / MPa	<sub>b</sub> / MPa
6061Al	常规粉末冶金	74	310	350
B <sub>4</sub> C <sub>p</sub> / 6061Al	常规粉末冶金	86	245	275
	HEBM-MV	105	300	360
	HEBM-HV	108	415	470

#### 3.2 挤压态复合材料 B<sub>4</sub>C 颗粒的分布均匀性

图 1 给出了常规粉末冶金、HEBM - MV 和 HEBM - HV B<sub>4</sub>C<sub>p</sub>/ 6061Al 复合材料的金相照片。



(a) 常规粉末冶金



(b) HEBM-MV



(c) HEBM HV
 图 1 B<sub>4</sub>C<sub>p</sub>/6061Al 复合材料的金相照片 200 ×
 Fig. 1 Metallographs of B<sub>4</sub>C<sub>p</sub>/6061Al composites

从图 1 中可以明显看出: HEBM - HV 复合材料 中 B<sub>4</sub>C 颗粒均匀分布; HEBM - MV 复合材料次之; 常规粉末冶金复合材料最差,存在严重的 B<sub>4</sub>C 颗粒 聚集现象。这一结果与表 1 和表 2 示出的三种复合 材料性能相一致。由此可见,颗粒分布均匀性是决 定复合材料性能的重要因素,颗粒分布越均匀,材料 性能越高,或者说获得高性能复合材料的必要条件 之一是实现增强体颗粒的均匀分布。

实现颗粒均匀分布是复合材料制备过程中混粉 工艺的主要目的,采用常规机械混合 B<sub>4</sub>C 和 AI 粉末 时,由于低能量混合机制决定了两种粉末只能以分 离形式在所占据位置上的均匀混合,而并不能实现 B<sub>4</sub>C 颗粒进入铝基体粉末中,因此混合物的均匀性 主要取决于两种粉末平均粒度的差别<sup>[4]</sup>。大量试验 表明,大粒度的铝粉末和小粒度的 B<sub>4</sub>C 颗粒的尺寸 宇航材料工艺 2002 年 第1期

7

— 32 —

差别决定了铝粉末之间的间隙中偏聚了大量 B<sub>4</sub>C 颗 粒,因此复合材料中存在大量的 B<sub>4</sub>C 颗粒偏聚现象, 见图 1 (a)。

采用高能球磨法混合 B<sub>4</sub>C 与 AI 粉末时,由于高 能量混合决定了 B<sub>4</sub>C 颗粒可粘附在 AI 粉末表面或 进入粉末内部。究其原因,高能球磨是使铝合金粉 末在钢球的碾压、冲压下发生形变,在球表面产生了 冷焊层,脆性的 B<sub>4</sub>C 颗粒破碎的同时被挤入冷焊层。 图 2 示出了高能球磨球表面冷焊层的金相照片。



图 2 HEBM - HV 的球表面冷焊层的金相照片 200 × Fig. 2 Metallographs of cold-welding zone on surface of steel balls during HEBM+HV

从图 2 中可以看出,铝合金基体具有明显的变 形条纹,B<sub>4</sub>C 颗粒沿着条纹分布,随着球磨过程的进 行,由于一定厚度的冷焊层不断的加工硬化并从球 表面脱落,接着又被破碎、冷焊,如此过程反复进行, 细小的 B<sub>4</sub>C 颗粒机械地被镶嵌在铝粉末中,而且逐 渐形成弥散分布<sup>[5]</sup>,图 3 示出了 HEBM - HV B<sub>4</sub>C<sub>p</sub>/Al 复合粉末的金相照片。



图 3 HEBM HV B<sub>4</sub>C<sub>p</sub>/Al 复合粉末的金相照片 400 × Fig. 3 Metallographs of the B<sub>4</sub>C<sub>p</sub>/Al composite powders fabricated by HEBM HV 宇航材料工艺 2002 年 第 1 期 从图 3 中可见,复合粉末中 B<sub>4</sub>C 颗粒已实现均 匀分布,该粉末经压制成形后可制备出颗粒分布均 匀的复合材料,见图 1 (c)。

当然,如果采用 HEBM - MV 时,由于球磨能量 较低,大部分颗粒只能均匀粘附于铝粉末表面,因此 该类复合粉末压制成形的复合材料中 B<sub>4</sub>C 颗粒分布 较次,见图1(b)。

#### 3.3 复合材料的界面结合

图 4 示出了 HEBM - HV B<sub>4</sub>C<sub>p</sub>/Al 复合材料的界 面结构。从图 4 中可以看出,基体与 B<sub>4</sub>C 颗粒之间 存在上百纳米的界面层,界面层中分布着弥散的小 颗粒,界面层中铝晶粒极其微细,晶粒呈带状且有序 分布,这显然是由于高能球磨混合导致的。能谱分 析发现,界面层中存在较高含量的镁元素。分析认 为,界面层中存在镁元素富集和弥散的纳米级 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 颗粒。



图 4  $B_4C_p/Al$  复合材料 TEM 照片 35 000 × Fig. 4 TEM micrograph of the  $B_4C_p/Al$  composites

采用高能球磨粉末冶金法制备 B<sub>4</sub>C<sub>p</sub>/Al 复合材 料过程中,基体与 B<sub>4</sub>C 颗粒形成良好的界面结合需 要三个阶段。首先是通过对原始 B<sub>4</sub>C 颗粒的碎化获 得干净活化的表面。其次,在上述 B<sub>4</sub>C 颗粒与铝合 金粉末高能球磨混合过程中;B<sub>4</sub>C 颗粒逐渐进入并 镶嵌在铝粉末中;与此同时,在钢球的辗压和冲击作 用下很容易使铝粉末表面氧化层破碎,暴露出新鲜、 无氧化物的铝表面,有利于基体与 B<sub>4</sub>C 颗粒的结合, 而且破碎后的细小氧化物颗粒可作为第二类增强 体,可进一步提高复合材料的力学性能。最后,在上 述界面结合的基础上,通过坯料热压过程可进一步 改善界面结合状况,最终形成高结合强度的界面。 由此可见,经 B<sub>4</sub>C 颗粒的表面活化和随后的高能球 磨及热压过程产生的界面,明显优于普通粉末冶金 法只依赖于热压过程形成的界面。 从界面层形貌看,高能球磨粉末冶金法制备的 B<sub>4</sub>C<sub>p</sub>/Al 复合材料界面,属于轻微反应型界面,该界 面是由表面活化的 B<sub>4</sub>C 颗粒经机械研磨过程逐渐镶 嵌在铝基体中后经热压过程形成的;因此,从界面组 织特点和界面形成过程分析,该界面具有高结合强 度。图 5 示出了 HEBM - HV B<sub>4</sub>C<sub>p</sub>/Al 复合材料拉伸 断口 SEM 照片。



图 5 HEBM - HV B<sub>4</sub>C<sub>p</sub>/Al 复合材料 拉伸断口 SEM 照片 5 000 × Fig. 5 SEM fractographs of the HEBM HV B<sub>4</sub>C<sub>p</sub>/Al composite tensile specimen

从图 5 中可以看出,近界面附近的铝基体发生 断裂,而并未发生界面脱开现象。这一现象表明 B₄C颗粒与铝基体之间形成了高结合强度的界面。 此外,从表 1 和表 2 给出的常规粉末冶金、HEBM -MV 和 HEBM - HV 制备的复合材料的力学性能的 差别足以进一步证实高能球磨粉末冶金法制备的复 合材料的界面具有高的结合强度。 4 结论

(1)高能球磨粉末冶金法是制备高性能 B<sub>4</sub>C<sub>p</sub>/Al 复合材料的有效方法,高能球磨混合法是集 B<sub>4</sub>C 颗 粒碎化、均匀分布并与基体实现良好界面结合等特 点于一身的制备颗粒增强复合材料的关键技术。

(2) 高性能 B<sub>4</sub>C<sub>p</sub>/Al 复合材料中 B<sub>4</sub>C 颗粒均匀 分布在铝基体中。高能球磨过程中铝粉末在钢球表 面形成冷焊层,B<sub>4</sub>C 不断被挤入而均匀化是实现颗 粒均匀分布的主要机制。

(3) 三种制备方法中, HBBM - HV 粉末冶金复 合材料的力学性能最高。

(4)高性能复合材料中 B<sub>4</sub>C 颗粒与 AI 基体之间 存在近百纳米厚度的界面层,界面层由呈带状且有 序分布的微细铝晶粒和弥散分布的纳米颗粒组成。 球磨过程中铝粉末表面氧化层破碎暴露出新鲜铝表 面且与镶嵌在铝粉末中的 B<sub>4</sub>C 颗粒形成界面结合是 获得良好界面结合复合材料的重要条件。

#### 参考文献

1 Lioyd. Particle reinforced aluminium and magnesium matrix composites. Int. Mater. Rev., 1994;39(1):1

2 Andrew F. Materials and processing technology for PM MMCs. MPR, 1992;10:40

3 Liu YB, Lim S C. Rencent development in the fabrication of metal matrix-particulate composites using powder metallurgy techniques. J. of Materials Science, 1994;29:1 999

4 樊建中. 粉末冶金 SiCp/Al 复合材料的界面状况与 变形行为. 哈尔滨工业大学工学博士学位论文,1997:33

5 Michael S Z. Aluminium based metal matrix composites. USP4 946 500, 1990

(编辑 马晓艳)

## 新型胶粘剂

本成果研制的新型胶粘剂系由合成橡胶、橡胶硫化促进剂及异氰酸酯等有机物组成的双组分改性异氰酸酯胶粘剂,该胶 粘接强度高,耐湿性好,性能优良,工艺简便,原材料立足国产,适用范围广。可用于除硅、氟橡胶外的其它多种橡胶,如丁苯、 顺丁、丁基等未硫化橡胶与金属如钢、铝等通过硫化进行粘接。

外观 :A 组分为黑色粘稠状液胶 ,粘度 ≤180 Pa  $\circ$ ,不挥发物含量 14 % ~ 18 % ;B 组分为棕色均匀粘稠液 ,粘度 ≤90 Pa  $\circ$ ,异 氰酸含量 29.5 % ~ 30.5 % ,180 剥离强度 ≥15 kN/m(检测用橡胶 –45<sup>#</sup> 钢板)。

本胶粘剂性能优于国内同类产品,接近进口产品,价格仅为进口产品1/3左右,因而国内、国际市场前景广阔,产值高,可 创汇和节约外汇,经济效益可观。该胶已在国内橡胶行业和设计院所广泛应用,反映良好,并成功地用于1990年亚运会工程。

·李连清 ·

宇航材料工艺 2002年 第1期

2